



2016 HIWIN® 企業技術人才暑期培育計畫

- 一、宗旨：協助年輕學子建立正確職場觀念，體會現有專業知識與技能之實務落差，進而提升同學們畢業後進入職場的就業力。
- 二、對象：機械、電機或自動化相關系所的在校生。
- 三、申請文件：(一)必繳項目：履歷表(不限格式)、自傳、大學以上歷年成績單。
(二)選繳項目：教授推薦函(不限格式)、證照影本、競賽得獎證明影本等。
- 四、申請方式：(一)E-mail：將申請文件轉成 PDF 檔 E-mail 至 katykang@hiwin.tw 信箱，於主旨註明「申請 2016 企業技術人才暑期培育計畫」。
(二)郵寄：將申請文件郵寄至地址：40852 台中市精密機械園區精科路 7 號
收件人：上銀科技股份有限公司人力資源部，請註明「申請 2016 企業技術人才暑期培育計畫」。
- 五、申請日期：即日起~2016/4/17
- 六、實習期間：2016/7/1-2016/8/31，週一到週五 8：30~17：30。
- 七、實習地點：HIWIN 營運總部(上銀科技&大銀微系統) 台中廠區及雲科廠區。
- 八、實習內容：安排於製造單位現場實習。



聯絡電話：04-2359-4510 分機 1379(康小姐)、1167(黃小姐)
電子信箱：katykang@hiwin.tw



(上圖) 上銀科技台中營運總部